

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyplata odsetek od obligacji MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

27-05-2019 15:09:20 | Bieżący | EBI | 22/2019

Zarząd Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii B na rzecz wszystkich Obligatariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

- Leszek Biernacki - Prokurent samoistny

